

## 2023 中區科技產業園區

## 產學需求媒合單

編號：\_\_\_\_\_

請填寫下列資料，活動結束後繳回承辦單位，以利進行後續媒合與聯繫。

公司/大學名稱		電話/email	/
姓名		單位/職稱	

擬進行產學合作對象 (請填公司/大學名)	合作內容(請勾選)						
	開設 專班	人才 媒合	學生 實習	共同 研發	專利 技轉	申請輔 導計畫	其他(請簡要說明，如補充具 體需求或指定合作內容等)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(表格不夠填寫時，請自行新增媒合單表格續填，並將需求單郵寄至 [aictsp.tw@gmail.com](mailto:aictsp.tw@gmail.com))